

新闻稿 | 2026年3月27日

上海, 2026年3月27日

展后报告

智链新生, 驭势前行 —— 2026 慕尼黑上海电子生产设备展圆满落幕

- 1,156 家展商, 共计吸引观众 67,184 人, 再创行业盛会人气新高
- 展示面积近 10 万平方米, AI+具身智能前沿方案集中亮相
- 十大前瞻主题论坛精准锚定产业风口, 共探电子智能制造未来发展路径

邹佳轶 Miya Zou

Tel. +86 21 2020 5667

miya.zou@mm-sh.com

2026年3月27日, 为期三天的2026慕尼黑上海电子生产设备展共计吸引观众67,184人。本届慕尼黑上海电子生产设备展, 汇聚了1,156家展商, 在近10万平方米的展馆内, 展示了电子智能制造的新产品和前沿技术。从SMT精密贴装到具身智能机器人, 从高压线束加工到AI视觉质检, 展会覆盖电子制造产业链, 为全球电子智造行业搭建了一个技术交流、商贸对接、趋势洞察的专业平台。此外BrandNEW新品发布活动中, 众多前沿技术与创新产品在此亮相, 助力企业把握市场先机。

慕尼黑博览集团首席执行官 Reinhard Pfeiffer 博士对本届展会给予高度评价: “2026年慕尼黑上海电子生产设备展彰显了中国在全球电子制造产业链中的核心角色。展会已成为亚洲区域电子制造技术交流及产业协同合作的重要平台。”

慕尼黑展览(上海)有限公司首席财务官兼副总经理罗瑞洋先生谈及展会时表示: “电子制造行业正在快速迈向智能化生产。随着AI、具身智能等新技术的快速发展, 我们致力于打造贴合市场需求的专业展会, 并携手行业伙伴, 共同推动电子智造产业的高质量发展。”

AI 赋能精度跃迁, SMT 行业迈向自主决策新阶段

生成式AI与数字孪生技术的深度融合, 正推动SMT产线从“自动化”向“自主化”跃迁, 工艺自优化、预测性维护与实时质量管控成为智慧工厂的核心能力。2026慕尼黑上海电子生产设备展上, FUJI、Europlacer、Mycronic、KURTZ ERSА、Rehm、HELLER、ITW EAE、亚系、一实贸易、光世代、博瑞先进、爱思姆特、瑞天、快克、安达、轴心、德森、日东、路远、麦德美爱法、镨泰、JBC、洁创、凯晟、珠海智新、劲拓、捷豹、盈拓、富士德、佳力、美亚科技、技鼎、嘉德贺、华技达、埃斯特、滨江智能、融智等SMT生产线各环节知名企业及品牌现场为客户们充分演绎各自的智慧工厂解决方案。

此外, Europlacer、JUKI、PILLARHOUSE、派迅、SAKI、日东、Comet 等也在E3馆智慧工厂核心展示区, 以整线设备的方式, 现场开机演绎了马年吉祥物真实生产全过程, 观众们纷纷在展会现场体验了产线的整套工艺流程。

高压化与智能化并进, 线束加工迈向新高度

随着新能源汽车800V高压平台全面普及、低空经济与智能网联汽车产业爆发, 线束行业正经历从“功能连接”到“智能神经”的角色跃迁。轻量化材料应用、集成传感器的智能线束系统实时监测、高压高速传输技术, 成为行业发展三大核心趋势。在2026慕尼黑上海电子生产设备展上, Komax、索妮格、JAM、新明和、崇德超声波、莎孚科技、海普

慕尼黑展览(上海)有限公司

www.mm-sh.com

新闻稿 | 2026年3月27日

锐、博之旺、海昌智能、海弘软件、爱思通、宏晟、银钢、惠斯福、如冈自动化、顷实、索路、标新、瑞阳伟业、易加科技、林全、日精、中厚、鹰野、大森林、超日、瀚川、拉斯彼欧、长春振宇、浩锐拓、禾昌、骄成、冠钜、顺科达、在线赛思、华工激光、邦能、科维思等众多行业优秀企业齐聚一堂，为线束应用领域用户带来更具针对性的应用解决方案，助力线束用户实现数字化、智能化生产和灵活加工，在提升生产效率的同时，为企业赢得更多发展机遇。

具身智能驱动变革，工业自动化开启柔性新纪元

2026年工业自动化迎来具身智能爆发期，人形机器人正从实验室走向工厂车间，在汽车制造、电子电气等场景加速落地。协作机器人与数字孪生技术的深度融合，正推动电子制造向“零缺陷、高柔性”生产模式跃迁。2026慕尼黑上海电子生产设备展汇聚了众多工业自动化企业，为电子制造智慧工厂提供了更加丰富的解决方案。ABB、艾利特、达明机器人、珞石机器人、埃夫特、拓德机器人、因时机器人、钛虎机器人、经世智能等国内外协作机器人厂商和派迅、京腾、国脉智能等智能仓储企业进行集中展示。除此以外，上银、山洋电气、德国倍福、倍加福、研华科技、雷赛智能、亚德客、银泰、鸣志、日传、NSK、清能德创、锅屋百迪、研祥高科、科瑞、奥托尼克斯、宜科、果栗智造、邦纳、佳尔灵等优秀工控行业企业也为电子制造行业提供了更多选择和可能性，推动了整个产业链的完善和优化。

AI视觉重塑质检，测试测量构建零缺陷智造闭环

AI视觉质检技术正以“精准化、场景化、智能化”为核心驱动力，推动测试测量领域从传统人工/2D检测向“3D全维度+AI深度赋能”跨越式升级。从芯片封装到整机组装，构建智造闭环，助力电子制造业迈向绿色高效与定制化新阶段。2026慕尼黑上海电子生产设备展打造的测试测量与质量保证专区汇聚了KOH YOUNG、JUTZE、TRI、欧姆龙、PARMI、Viscom、善思科技、Vitrox、日联科技、德智、镭晨、明锐理想、神州视觉、振华兴、海康睿影、世科电子、科瑞尔、特理尔、思泰克、斯贝亚、美陆、精探FM、爱为视、蓝眼科技、艾兰特、卓茂、三英精密、朗时云帆、斯丹麦德、世迈腾、瑞茂光学等多家优秀企业，集中展示SPI、AOI等产线检测设备及电子组装技术，提升生产制造的效率及产品品质，助力企业工厂实现柔性化生产。

微型化与可靠性并重，点胶工艺与材料创新双轮驱动

随着电子器件微型化与车规级可靠性要求提升，点胶技术正向微米级精度与智能化控制发展，同时耐高温、抗电磁干扰的功能性胶粘剂需求激增。2026慕尼黑上海电子生产设备展打造了更为全面的点胶技术与化工材料的展示交流平台，汇聚如诺信EFD、武藏、维世科、普思玛、腾盛、恒湖、铭赛、高凯、康尼格、迈伺特、欣音达、琶丽、VERMES等点胶注胶优秀企业。除此之外，陶氏、汉高、富乐中国、花王、康达、汉司、威孚化学、励德有机硅、硅宝、之江有机硅、拜高高材、德路、波士胶、埃肯、本诺等化工材料行业优秀企业也在现场集中展示了新技术和产品，为3C、汽车、医疗等领域的电子行业客户带来丰富的整体创新解决方案。阿特拉斯、丹尼克尔、凯尼派克工具、伊莉莎冈特等精密工具品牌也集中展示了电子组装领域的全新解决方案，为高效生产提供专业保障。

新闻稿 | 2026年3月27日

十大论坛激荡智慧火花，共探电子智造未来航向

本届展会同期重磅打造十场高品质行业论坛，精准锚定2026年产业核心热点，汇聚全球行业专家、企业领袖与技术精英，深度碰撞前沿观点、解读行业趋势、分享创新方案，全程干货满满，获得与会嘉宾的一致好评。论坛涵盖“具身智能机器人工业应用研讨会”“云边端协同与液冷革命：赋能具身智能产业应用论坛”“首届长三角低空产业科技金融大会暨电子智造助力低空经济高质量发展大会”“功率半导体与电驱系统协同发展技术论坛”“新能源&智能网联汽车线束及连接技术论坛”“机器人及高端电子用胶粘材料创新研讨会”“电子智造之2026-AI应用及能源产品制造新挑战论坛”“宽禁带半导体先进封装技术产业链技术研讨与产业高峰论坛”“医疗电子创新应用与精密制造高峰论坛”“柔性印刷电子产业前瞻高峰论坛”，全方位覆盖具身智能、低空经济、功率半导体、医疗电子、新能源等核心赛道，为行业发展指明方向。

为期三天的2026慕尼黑上海电子生产设备展圆满落幕，但电子智造的创新征程永不止步。在这里，我们见证了技术变革的澎湃力量，也感受到了产业协同的无限可能。感谢每一位展商以创新产品诠释智造未来，感谢观众跨越山海共赴这场行业盛会，感谢所有合作伙伴与媒体朋友的鼎力支持。当智能科技的星火在此汇聚成炬，我们以智链新生之力，赴驭势前行之约，坚信电子制造行业将迎来更加辉煌的明天！

下一届慕尼黑上海电子生产设备展将于2027年3月24-26日在上海新国际博览中心举行。

媒体联络：

慕尼黑展览（上海）有限公司

邹佳轶

电话：+86-21-2020 5667

邮箱：miya.zou@mm-sh.com

productronicachina.com.cn